

Delegationsreise der IHK für Ostfriesland und Papenburg, IHK Braunschweig, IHK Elbe-Weser 2027 nach Japan (31. Januar - 6. Februar 2027) Programm (Änderungen vorbehalten)

Uhrzeit	Programm Delegation
Sonntag (31.01.) „Ankunft“	
Nachmittags	Ankunft in Tokio (Haneda) Selbstorganisierter Transfer zum Hotel und Check-In
Montag (01.02.) „Briefing und Unternehmensbesuche in Tokio“	
Vormittag	Briefing durch AHK Japan, GTAI und Botschaft in der AHK Japan zur politischen und wirtschaftlichen Lage in Japan sowie ersten Informationen zu den Bereich Halbleiterindustrie, Smart Farming und Maritime Wirtschaft des Landes
Vormittag	Unternehmensbesuch im Bereich Maritime Logistik/ Schiffbau z.B. NYK Line (Tokio): Großreederei mit über 800 Schiffen, Marine-DX, alternative Kraftstoffe und Dekarbonisierung (https://www.nyk.com/english) z.B. JMU – Japan Marine United (Tokio): führender japanischer Schiffsbauer, Handelsschiffe, Marineschiffe, Offshore-Strukturen, Marine-DX, alternative Kraftstoffe, Dekarbonisierung (https://www.jmuc.co.jp/en/)
Mittag	Gemeinsames Mittagessen
Nachmittag	Institutionsbesuch im Bereich Hafenlogistik und Infrastruktur z.B. Hafen Tokio: Hafenlogistik und Infrastruktur; optional private Hafenrundfahrt
Nachmittag	Unternehmensbesuch im Bereich Offshore-Wind und maritime Fertigung z.B. Yokohama Engineering Works, Ltd. (Yokohama): Schiffsreparatur und Fertigung großformatiger Anker für schwimmende Offshore-Windanlagen. Potenzieller Site Visit mit Fokus auf maritime Fertigung und Offshore-Wind (https://www.yew.co.jp/en/index.html)
Abend	Gemeinsames Abendessen
Dienstag (2.02.) „Unternehmensbesuche in Tokio“	
Vormittag	Besuch eines Forschungsinstitutes z.B. University of Tsukuba: Forschung zu angewandter Robotik, Automatisierung und autonomen Systemen (https://www.naro.go.jp/english/index.html)
Mittag	Gemeinsames Mittagessen
Nachmittag	Unternehmensbesuch im Bereich Landmaschinenbau z.B. Kubota Tsukuba Plant (Tsukuba): Führender Landmaschinenhersteller Japans, große Traktorenproduktion, Factory Automation; Einblicke in Fertigungsautomatisierung, Qualitätssicherung (https://www.kubota.co.jp/corporate/network/tsukuba-plant)
Abend	Gemeinsames Abendessen

**AHK**Deutsche Industrie- und
Handelskammer in Japan
在日ドイツ商工会議所**IHK**Industrie- und Handelskammer
für Ostfriesland und Papenburg

Mittwoch (03.02.) „Unternehmensbesuche in Tokio und Transfer nach Sapporo, Hokkaido“	
Vormittag	Unternehmensbesuch im Bereich Halbleiter z.B. Mitsubishi Electric (Tokio): https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/index.html z.B. Sony Semiconductor Solutions (Tokio / Kanagawa): https://www.sony-semicon.com/en/index.html Besuch eines Global Players im Halbleiterbereich
Vormittag	Unternehmensbesuch im Bereich Halbleiteranlagen z.B. DISCO Corporation (Tokio / Haneda): Dicing, Schleifen und Polieren von Halbleiterwafern (https://www.disco.co.jp/eg/index.html)
Mittag	Gemeinsames Mittagessen
15:30	Gemeinsamer Flugtransfer nach Sapporo, Hokkaido Transfer zum Flughafen Haneda und Abflug
Abend	Bustransfer vom Flughafen Shin-Chitose ins Hotel
Abend	Gemeinsames Abendessen
Donnerstag (04.02.) „Institutionsbesuche in Sapporo & Snow-Festival“	
Vormittags	Institutionsbesuch im Bereich Smart Farming z.B. Smart Farming Cluster Iwamizawa (Iwamizawa): https://iwamizawa-agritech-ict.jp/smart-agri z.B. Smart Farming Agriculture Education and Research Centre (Sapporo): https://www.global.hokudai.ac.jp/catchup/11761/ Verbindung von Forschung und konkreter Anwendung, automatisierter Landtechnik und Agrardatenplattformen
Vormittags	Besuch einer Universität im Bereich Smart Farming und Offshore z.B. Hokkaido University (Sapporo) Themenübergreifender Austausch zu Smart Farming, Fischereiwissenschaften, Forschungsschiffen und Offshore-Anwendungen (https://www.fsc.hokudai.ac.jp/farm/en/)
Mittag	Gemeinsames Mittagessen
Nachmittag	Snow Festival-Besuch (https://www.japan-guide.com/e/e5311.html)
Abend	Gemeinsames Abendessen
Freitag (05.02.) „Unternehmensbesuche in Sapporo & Rückflug“	
Vormittags	Unternehmensbesuch im Bereich Halbleiterfertigung z.B. Rapidus (Chitose): Der 2026 eröffnete F&E-Standort konzentriert sich auf fortgeschrittenes Packaging und Chipleths, darunter FCBGA, Si-Interposer, RDL und Hybrid Bonding, 2-nm-Logikchips und moderne Halbleiterfertigung (https://www.rapidus.inc/news_topics/news-info/rapidus-chiplet-solutions/)
Vormittags	Evtl. weiterer Unternehmensbesuch im Bereich Halbleitersensorik z.B. DENSO Hokkaido (Chitose): Halbleitersensoren, Power Cards und automatisierte Produktion (https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/feature/dx/)
Mittag	Gemeinsames Mittagessen
14:30	Bustransfer zum Flughafen Shin-Chitose Ggf. selbstorganisierter Transfer (Zug), 17:30 Selbstorganisierter Abflug

**IHK**

Braunschweig

**IHK**

ELBE-WESER



Deutsche Industrie- und
Handelskammer in Japan
在日ドイツ商工会議所



Industrie- und Handelskammer
für Ostfriesland und Papenburg

Samstag (06.02.)

Ankunft in Deutschland



Braunschweig



ELBE-WESER